

瑞智精密股份有限公司 函

地 址：桃園市觀音區成功路 2 段 943 號
承 辦 人：許庭瑋
聯絡電話：03-4837201#236
傳 真：03-4839794
E-mail：wayne@rechi.com

受文者：國立雲林科技大學 機械工程系

發文日期：2025/02/27

發文字號：2025 年瑞字第 005 號

速 別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明三

主旨：檢送本公司「菁英培育獎學金」申請辦法暨申請表格乙份，請惠予協助公告並鼓勵符合資格之學生踴躍申請，請查照。

說明：

- 一、 本公司為為培育壓縮機及馬達設計及研究人才，嘉惠優秀學子、促進學業進步，同時亦鼓勵家境清寒之同學認真向學，實際落實企業回饋社會的理念，提供「菁英培育獎學金」。
- 二、 申請文件以紙本形式進行，由校系承辦人員進行初步審查，校系初審之標準，依各校系之規定辦理，再將推薦之學生名單及申請資料，於 2025/03/31（一）前統一寄至公司進行複審。（郵件註明【菁英培育獎學金】）
- 三、 檢附「菁英培育獎學金」申請辦法及申請表格，如附件。
- 四、 如有任何疑問，請逕洽本案承辦人員：行政與人力資源中心 許庭瑋 先生（03）483-7201 #236。

正本：國立雲林科技大學 機械工程系

副本：瑞智精密股份有限公司

單位：瑞智精密股份有限公司

負責人：陳盛洵



瑞智精密股份有限公司菁英培育獎學金辦法

壹、目的：

為培育壓縮機及馬達設計及研究人才，瑞智精密股份有限公司（以下稱「本公司」）成立「菁英培育獎學金」，嘉惠優秀學子、促進學業進步，特訂定本辦法。

貳、獎助對象：

與本公司簽訂產學合作學校的學士班三年級(含)以上及碩士班在學學生，在職進修生不得申請。

參、辦理作業時間：

1. 上半年度：每年度 2 月公告訊息，3 月 31 日申請截止，逾期不予受理，5 月公告獲獎名單。
2. 下半年度：每年度 9 月公告訊息，10 月 31 日申請截止，逾期不予受理，12 月公告獲獎名單。
3. 碩士班一年級生上學期之申請者：限定申請人之學士班、碩士班皆就讀本獎學金辦法設置之學校及系所，方可提出申請。

肆、申請人資格：

1. 申請之前一學期學業平均成績達 80 分（含）以上或系排名前 30%（含）以上，且無任何學科不及格。
2. 申請之前一學期操行成績達 80 分（含）以上，且在學期間無任何懲處紀錄。
3. 未曾領取其他有約定附帶服務義務之獎（助）學金。
4. 符合上述條件，且為清寒家庭、低收入戶者（須檢附相關證明），將予優先考量。

伍、獎助金額、服務期間及額外獎勵：

1. 每學期結束後發放（一學期發放 6 個月）：大學部學生每月獎助新台幣 8,000 元（最長獎助 2 年），碩士班學生每月獎助新台幣 12,000 元（最長獎助 2 年）。
2. 獲獎學生需與本公司完成履約協定，領取獎學金乙次服務半年，而後每增領獎學金乙次，則增加服務期間半年。
3. 獎助名額：十名，本公司得視申請狀況增減獎學金名額。
4. 入職留任獎勵（履約/服研發替代役期間不計入）：若畢業後立即至本公司服務，入職滿一年提供留任獎金，學士提供新台幣 5 萬元，碩士提供新台幣 8 萬元。

陸、申請應繳文件：

1. 獎學金申請表。
2. 當前研究計畫或學習生涯規劃。
3. 歷年在學含排名成績單（含碩士班、學士班）。
4. 在學證明正本或加蓋註冊章之學生證正反面影本。
5. 自傳。
6. 存摺封面影本。
7. 其他有利申請之相關資料（獲獎證明、語文證明、作品、學校教授推薦函等）。（清寒家庭、低收入戶者，請檢附低收入戶證明）。
8. 首次申請，須經由本公司依據申請文件書面審查及面試審查通過；續領申請者，請提供上述第 1~4 項，其他項目若有變動可以補充文件。

柒、審查及撥款方式：

1. 各校系承辦人員進行初步審查，各校系初審之標準，依各校系之規定辦理，再將推薦之學生名單及申請資料，統一寄至公司進行複審（第一階段-書面審查、第二階段-面試審查）。
2. 申請案件經本公司審查獲獎者並發函至各校系所。
3. 款項將以匯款方式，匯入各校系獲獎學生之個人帳戶，請各校系承辦人員協助將獲獎名單公告並通知獲獎人簽收領據、服務合約，再將領據、服務合約寄回公司。
4. 申請資料有虛偽造假經查證屬實者，將取消得獎資格。
5. 經公告獲獎之學生，需完成履約協定之簽約手續，否則視同放棄。

捌、審查標準：

1. 第一階段：書面審查

項目	細項說明	比重
研究能力	自傳	30%
	研究計畫或學習生涯規劃	35%
	其他有利申請之相關資料	15%
學業、操行成績	歷年在學成績及操行成績	20%

2. 第二階段：面試審查

項目	細項說明	比重
專業能力	研究計畫、研究方法及實作經驗之開創性	30%
表達能力	在學研究計畫或實務經驗之表達能力	15%
契合度	人格特質與本公司企業文化契合度	25%
其他	服裝儀表、應對進退禮節、態度等	20%

玖、獎學金權利及義務說明：

申請人發生以下事由之一時，本公司得提前終止或解除合約，申請人應返還於合約終止或解除前已受領之全部獎學金予本公司：

1. 申請人於申請期間或取得得獎資格後，中途退學或休學離校者。
2. 於在學期間或兵役期間，非經本公司同意，至其他任何企業任職（不論全職或兼職），或於其他公司或機構服研發替代役。
3. 洩漏其所接觸或知悉之本公司及本公司關係企業之機密資訊。
4. 獎學金領取期間學業及操行成績未達資格標準者。
5. 於在學期間被記過，或行為有妨礙本公司聲譽或校譽之虞，經輔導後仍未改善者。
6. 於在學期間或服役期間有違反法令、行為有悖於善良風俗者。
7. 獎助生畢業或退伍且經本公司聘用後，未依約定至本公司報到或未履行服務承諾年限者，獎助生應返還其所領取之獎助金額。

拾、其他事項：

1. 除繼續升學外，獎助生應於畢業或退伍後三十日內通知予本公司，將其畢業或退伍一事告知本公司，以利本公司安排其聘用事宜，並於約定報到日至本公司履約任職。
2. 如獎助生畢業後即至本公司服研發替代役，服役期間計入前項之履約期間。
3. 若有問題，請於週一至週五上午 08：30-12：30、13：00-17：00 與本公司人力資源中心聯繫，電話：(03) 483-7201 #236，承辦人員：許先生。
4. 本辦法若有未盡事宜之處，由本公司人力資源中心解釋之。

附件、瑞智精密菁英培育獎學金申請表

基本資料				
學 校 名 稱			系 級 名 稱	系/所 級
姓 名			學 號	
出 生 日 期	年 月 日	性 別	☐ 男 ☐ 女	
聯 繫 電 話			電 子 郵 件	
通 訊 地 址				
帳 戶 資 訊	(銀行代號)	(分行代號)	(銀行帳號)	
前一學期成績	操行成績		學業成績	
	班級排名	/	系級排名	/
是否有領取其他約定附帶服務義務之獎(助)學金		☐ 是，公司/機構名稱： ☐ 否		
申請人簽名				
☐ 本人已詳盡閱讀本獎學金辦法，願意遵守相關規定。 ☐ 本人證明以上所填寫之資料均屬實，如有不實者，將依本辦法之規定取消申請資格。 ☐ 本人同意本公司查核申請之任何相關資料，若未獲獎者此表即銷毀。 ☐ 本人同意將本次申請相關資料提供設獎單位，以做為獎學金之評審與核發依據，並不退件。				
申請人簽名(親筆簽名)：_____ 填寫日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日				
檢附文件自我確認表				
☐ 1.獎學金申請表 ☐ 2.當前研究計畫或學習生涯規劃 ☐ 3.歷年在學含排名成績單(含碩士班、學士班) ☐ 4.在學證明正本或加蓋註冊章之學生證正反面影本 ☐ 5.自傳 ☐ 6.存摺封面影本 ☐ 7.其他有利申請之相關資料(獲獎證明、語文證明、作品、學校教授推薦函) ☐ 8.其他：_____ ☐ 9.若為清寒、低收入、中低收入戶者，請檢附清寒證明文件				